

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-052

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于实际控制人、董事长提议公司实施 2026 年度中期分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长李志远先生出具的《关于海南金盘智能科技股份有限公司实施 2026 年度中期分红的提议》。现将相关情况公告如下：

一、具体提议情况

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实回报广大投资者，与投资者共享经营发展成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，作为公司实际控制人、董事长，李志远先生提议：在符合《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施 2026 年度中期分红，向全体股东派发现金红利，现金分红金额不低于 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。

李志远先生承诺将在公司董事会及股东会审议该事项时投赞成票。

二、其他情况说明

收到上述提议后，公司将结合公司经营发展规划和盈利能力进行研究，依据公司 2026 年半年度财务状况制定切实可行的 2026 年半年度利润分配方案，提交公司董事会及股东会审议，并及时履行信息披露义务。

具体利润分配预案经公司董事会、股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日